

ALLPACK INDONESIA 2025 に出展しました

2025 年 10 月 21 日から 10 月 24 日にインドネシアのジャカルタにある JIExpo Kemayoran で開催された ALLPACK INDONESIA 2025 に出展しました。



ALLPACK INDONESIA 2025 はインドネシアのジャカルタで毎年開催される、食品・飲料、医薬品、化粧品業界向けの加工、包装、自動化、およびハンドリング技術に特化した東南アジア有数の国際展示会です。

世界中から 1,500 社以上の出展企業と 75,000 人以上の来場者が集まりました。

弊社の海外グループ会社である DYNIC SINGAPORE PTE. LTD. が出展し、包装用サーマルリボンを中心に、昨年設立した中国の合併会社 Nicx Synergetic Thermal Prints Limited Company 製品および、弊社日本国内製品を展示し、多くのお客様にご来場いただきました。

弊社ホームページ
https://www.dynic.co.jp/product/product_02.html